

# 2022-2027年中国DSP芯片（数字信号处理器）产业政策风口与战略规划布局策略分析报告

## 目 录

### CONTENTS

第1章：DSP芯片行业界定及数据统计标准说明
1.1 DSP芯片的界定与分类
1.1.1 DSP芯片的界定
1.1.2 DSP芯片的分类
1.2 DSP芯片相关概念的界定与区分
1.2.1 DSP芯片与FPGA 芯片
1.2.2 DSP芯片与MPU芯片
1.2.3 DSP芯片与MCU芯片
1.3 DSP芯片行业专业术语介绍
1.4 DSP芯片行业归属国民经济行业分类
1.5 本报告研究范围界定说明
1.6 本报告数据来源及统计标准说明
第2章：全球DSP芯片产业发展现状与趋势前景分析
2.1 全球DSP芯片行业政策环境及主要经济体布局状况
2.2 全球宏观经济形势及对DSP芯片行业的影响分析
2.2.1 全球宏观经济发展现状
2.2.2 全球宏观经济发展展望
2.2.3 全球DSP芯片行业受宏观经济形势的影响分析
2.3 全球DSP芯片行业技术环境分析
2.4 全球DSP芯片行业发展历程介绍
2.5 全球DSP芯片行业市场供需状况及规模测算
2.6 全球主要经济体DSP芯片行业发展状况
2.7 全球DSP芯片行业市场竞争格局及兼并重组状况
2.7.1 全球DSP芯片行业市场竞争格局
2.7.2 全球DSP芯片企业兼并重组状况
2.8 全球DSP芯片行业代表性企业发展布局案例
2.8.1 全球DSP芯片行业代表性企业布局对比
2.8.2 全球DSP芯片行业代表性企业布局案例
(1) 德州仪器（TI）
(2) 模拟器件公司（ADI）
(3) 摩托罗拉（Motorola）公司
2.9 全球DSP芯片行业发展趋势及市场前景预测
2.9.1 全球DSP芯片行业发展趋势预判
2.9.2 全球DSP芯片行业市场前景预测
第3章：中国DSP芯片行业发展状况研究
3.1 中国DSP芯片行业参与者类型及数量规模
3.2 中国DSP芯片行业供给状况分析
3.3 中国DSP芯片行业市场需求状况分析
3.4 中国DSP芯片行业产销平衡状况分析
3.5 中国DSP芯片行业市场行情及走势
3.6 中国DSP芯片行业市场规模测算
第4章：中国DSP芯片政策全盘点与政策机遇分析
4.1 中国DSP芯片行业监管体系及机构介绍
4.2 中国DSP芯片行业标准体系建设现状及补缺方向
4.2.1 中国DSP芯片行业标准汇总
(1) 中国DSP芯片现行标准汇总
(2) 中国DSP芯片即将实施标准
(3) 中国DSP芯片重点标准解读
4.2.2 中国DSP芯片行业标准体系评价及补缺方向

- (1) 中国DSP芯片标准体系建设概况
- (2) 中国DSP芯片标准体系补缺方向
- 4.3 中国DSP芯片行业发展政策规划汇总及解读
  - 4.3.1 中国DSP芯片行业发展政策汇总
  - 4.3.2 中国DSP芯片行业发展规划汇总
- 4.4 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对DSP芯片行业的影响分析
- 4.5 “碳中和、碳达峰”战略对DSP芯片行业的影响分析
- 4.6 中国DSP芯片产业战略目标汇总
- 第5章：中国DSP芯片产业对外贸易政策机遇分析
  - 5.1 中国宏观经济形势及对DSP芯片行业的影响分析
    - 5.1.1 中国宏观经济发展现状
    - 5.1.2 中国宏观经济发展展望
    - 5.1.3 中国DSP芯片行业受宏观经济形势的影响分析
  - 5.2 中国DSP芯片行业技术（Technology）环境
    - 5.2.1 DSP芯片生产制造工艺方法
    - 5.2.2 DSP芯片的核心关键技术分析
    - 5.2.3 DSP芯片研发创新性现状
    - 5.2.4 DSP芯片行业相关专利的申请及公开情况
      - (1) DSP芯片专利申请
      - (2) DSP芯片专利公开
      - (3) DSP芯片热门申请人
      - (4) DSP芯片热门技术
  - 5.3 中国DSP芯片行业发展历程介绍
  - 5.4 国外DSP芯片企业在中国市场布局及市场竞争力分析
  - 5.5 中国DSP芯片企业海外布局及国际市场竞争力分析
  - 5.6 全球DSP芯片行业产业迁移与贸易状况分析
  - 5.7 中国DSP芯片行业进出口状况分析
    - 5.7.1 中国DSP芯片行业进出口整体状况
    - 5.7.2 中国DSP芯片行业进口状况
      - (1) 中国DSP芯片行业进口数量及金额
      - (2) 中国DSP芯片行业进口价格水平
      - (3) 中国DSP芯片行业进口产品结构
      - (4) 中国DSP芯片行业主要进口来源地
    - 5.7.3 中国DSP芯片行业出口状况
      - (1) 中国DSP芯片行业出口数量及金额
      - (2) 中国DSP芯片行业出口价格水平
      - (3) 中国DSP芯片行业出口产品结构
      - (4) 中国DSP芯片行业主要出口目的地
  - 5.8 国内外DSP芯片行业发展差异对比
    - 5.8.1 国内外DSP芯片行业发展阶段差异
    - 5.8.2 国内外DSP芯片行业技术水平差异
    - 5.8.3 国内外DSP芯片行业产品创新差异
    - 5.8.4 国内外DSP芯片行业市场化进程差异
    - 5.8.5 国内外DSP芯片行业产业化程度差异
  - 5.9 中国DSP芯片行业进出口政策机遇分析
    - 5.9.1 中国DSP芯片产品出口贸易政治环境
    - 5.9.2 中国DSP芯片进出口相关政策汇总
    - 5.9.3 中国DSP芯片行业进出口政策机遇分析
- 第6章：中国DSP芯片产业链布局状况及政策机遇分析
  - 6.1 中国DSP芯片产业结构属性（产业链）
    - 6.1.1 DSP芯片产业链结构梳理
    - 6.1.2 DSP芯片产业链生态图谱
  - 6.2 中国DSP芯片产业价值属性（价值链）
    - 6.2.1 DSP芯片行业成本结构分析
    - 6.2.2 DSP芯片行业价值链分析
  - 6.3 中国DSP芯片上游芯片设计市场分析
  - 6.4 中国DSP芯片上游半导体材料市场分析
  - 6.5 中国DSP芯片上游半导体设备市场分析
  - 6.6 中国DSP芯片下游应用场景需求潜力分析

- 6.6.1 中国DSP芯片下游应用场景分布
- 6.6.2 中国DSP芯片下游应用场景需求潜力分析
  - (1) 通信领域DSP芯片市场需求分析
  - (2) 消费电子领域DSP芯片市场需求分析
  - (3) 汽车安全及自动控制领域DSP芯片市场需求分析
  - (4) 其他领域DSP芯片市场需求分析
- 6.7 中国DSP芯片产业链布局诊断及政策机遇分析
  - 6.7.1 中国DSP芯片产业链布局诊断
  - 6.7.2 中国DSP芯片产业链相关政策汇总
  - 6.7.3 中国DSP芯片产业链政策机遇分析
- 第7章：中国DSP芯片国产化布局及政策机遇分析**
  - 7.1 中国DSP芯片行业经营效益分析
    - 7.1.1 中国DSP芯片行业营收状况（规模以上企业/上市企业）
    - 7.1.2 中国DSP芯片行业利润水平
    - 7.1.3 中国DSP芯片行业成本管控
  - 7.2 中国DSP芯片行业投融资、兼并与重组状况
    - 7.2.1 中国DSP芯片行业投融资发展状况
      - (1) DSP芯片行业资金来源
      - (2) DSP芯片投融资主体
      - (3) DSP芯片投融资方式
      - (4) DSP芯片投融资事件汇总
      - (5) DSP芯片投融资信息汇总
      - (6) DSP芯片投融资趋势预测
    - 7.2.2 中国DSP芯片行业兼并与重组状况
      - (1) DSP芯片兼并与重组事件汇总
      - (2) DSP芯片兼并与重组动因分析
      - (3) DSP芯片兼并与重组案例分析
      - (4) DSP芯片兼并与重组趋势预判
  - 7.3 中国DSP芯片行业市场痛点分析
  - 7.4 中国DSP芯片国产化发展路径
  - 7.5 中国DSP芯片国产化布局状况
  - 7.6 中国DSP芯片国产化政策梳理及政策机遇分析
- 第8章：中国DSP芯片代表性企业国产化布局案例研究**
  - 8.1 中国DSP芯片代表性企业国产化布局对比
  - 8.2 中国DSP芯片代表性企业国产化布局案例（排名不分先后）
    - 8.2.1 国睿科技股份有限公司
      - (1) 企业发展历程及基本信息
      - (2) 企业发展状况
      - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
      - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
    - 8.2.2 龙芯中科技术股份有限公司
      - (1) 企业发展历程及基本信息
      - (2) 企业发展状况
      - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
      - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
    - 8.2.3 四创电子股份有限公司
      - (1) 企业发展历程及基本信息
      - (2) 企业发展状况
      - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
      - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
    - 8.2.4 中颖电子股份有限公司
      - (1) 企业发展历程及基本信息
      - (2) 企业发展状况
      - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
      - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
    - 8.2.5 深圳市海思半导体有限公司
      - (1) 企业发展历程及基本信息
      - (2) 企业发展状况
      - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况

- (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 8.2.6 江苏宏云技术有限公司
  - (1) 企业发展历程及基本信息
  - (2) 企业发展状况
  - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
  - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 8.2.7 北京中科昊芯科技有限公司
  - (1) 企业发展历程及基本信息
  - (2) 企业发展状况
  - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
  - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 8.2.8 深圳市创成微电子有限公司
  - (1) 企业发展历程及基本信息
  - (2) 企业发展状况
  - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
  - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 8.2.9 湖南进芯电子科技有限公司
  - (1) 企业发展历程及基本信息
  - (2) 企业发展状况
  - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
  - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 8.2.10 北京赛微电子股份有限公司
  - (1) 企业发展历程及基本信息
  - (2) 企业发展状况
  - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
  - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 第9章：中国DSP芯片行业发展潜力评估及市场前景预判**
  - 9.1 中国DSP芯片行业发展潜力评估
  - 9.2 中国DSP芯片行业发展前景预测
  - 9.3 中国DSP芯片行业发展趋势预判
- 第10章：中国DSP芯片行业投资特性及投资价值评估**
  - 10.1 中国DSP芯片行业投资风险预警及防范
    - 10.1.1 DSP芯片行业政策风险及防范
    - 10.1.2 DSP芯片行业技术风险及防范
    - 10.1.3 DSP芯片行业宏观经济波动风险及防范
    - 10.1.4 DSP芯片行业关联产业风险及防范
    - 10.1.5 DSP芯片行业其他风险及防范
  - 10.2 中国DSP芯片行业市场进入壁垒分析
    - 10.2.1 DSP芯片行业人才壁垒
    - 10.2.2 DSP芯片行业技术壁垒
    - 10.2.3 DSP芯片行业资金壁垒
    - 10.2.4 DSP芯片行业其他壁垒
  - 10.3 中国DSP芯片行业投资价值评估
- 第11章：中国DSP芯片行业投资策略与可持续发展建议**
  - 11.1 中国DSP芯片行业投资策略与建议
  - 11.2 中国DSP芯片行业可持续发展建议

## 图表目录

- 图表1：国家统计局对DSP芯片行业的定义与归类
- 图表2：本报告研究范围界定
- 图表3：本报告的主要数据来源及统计标准说明
- 图表4：全球DSP芯片行业发展趋势预判
- 图表5：2021-2026年DSP芯片行业市场前景预测
- 图表6：DSP芯片行业生产企业
- 图表7：DSP芯片行业主管部门

- 图表8: DSP芯片行业自律组织
- 图表9: 截至2021年DSP芯片行业标准汇总
- 图表10: 截至2021年DSP芯片行业发展政策汇总
- 图表11: 截至2021年DSP芯片行业发展规划汇总
- 图表12: DSP芯片产业链结构
- 图表13: DSP芯片产业链生态图谱
- 图表14: 中国DSP芯片行业市场发展痛点分析
- 图表15: 中国DSP芯片产业链代表性企业发展布局对比
- 图表16: 国睿科技股份有限公司发展历程
- 图表17: 国睿科技股份有限公司基本信息表
- 图表18: 国睿科技股份有限公司股权穿透图
- 图表19: 国睿科技股份有限公司经营状况
- 图表20: 国睿科技股份有限公司整体业务架构
- 图表21: 国睿科技股份有限公司销售网络布局
- 图表22: 国睿科技股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表23: 龙芯中科技术股份有限公司发展历程
- 图表24: 龙芯中科技术股份有限公司基本信息表
- 图表25: 龙芯中科技术股份有限公司股权穿透图
- 图表26: 龙芯中科技术股份有限公司经营状况
- 图表27: 龙芯中科技术股份有限公司整体业务架构
- 图表28: 龙芯中科技术股份有限公司销售网络布局
- 图表29: 龙芯中科技术股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表30: 四创电子股份有限公司发展历程
- 图表31: 四创电子股份有限公司基本信息表
- 图表32: 四创电子股份有限公司股权穿透图
- 图表33: 四创电子股份有限公司经营状况
- 图表34: 四创电子股份有限公司整体业务架构
- 图表35: 四创电子股份有限公司销售网络布局
- 图表36: 四创电子股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表37: 中颖电子股份有限公司发展历程
- 图表38: 中颖电子股份有限公司基本信息表
- 图表39: 中颖电子股份有限公司股权穿透图
- 图表40: 中颖电子股份有限公司经营状况
- 图表41: 中颖电子股份有限公司整体业务架构
- 图表42: 中颖电子股份有限公司销售网络布局
- 图表43: 中颖电子股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表44: 深圳市海思半导体有限公司发展历程
- 图表45: 深圳市海思半导体有限公司基本信息表
- 图表46: 深圳市海思半导体有限公司股权穿透图
- 图表47: 深圳市海思半导体有限公司经营状况
- 图表48: 深圳市海思半导体有限公司整体业务架构
- 图表49: 深圳市海思半导体有限公司销售网络布局
- 图表50: 深圳市海思半导体有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表51: 江苏宏云技术有限公司发展历程
- 图表52: 江苏宏云技术有限公司基本信息表
- 图表53: 江苏宏云技术有限公司股权穿透图
- 图表54: 江苏宏云技术有限公司经营状况
- 图表55: 江苏宏云技术有限公司整体业务架构
- 图表56: 江苏宏云技术有限公司销售网络布局
- 图表57: 江苏宏云技术有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表58: 北京中科昊芯科技有限公司发展历程
- 图表59: 北京中科昊芯科技有限公司基本信息表
- 图表60: 北京中科昊芯科技有限公司股权穿透图
- 图表61: 北京中科昊芯科技有限公司经营状况
- 图表62: 北京中科昊芯科技有限公司整体业务架构
- 图表63: 北京中科昊芯科技有限公司销售网络布局
- 图表64: 北京中科昊芯科技有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表65: 深圳市创成微电子有限公司发展历程
- 图表66: 深圳市创成微电子有限公司基本信息表

图表67: 深圳市创成微电子有限公司股权穿透图  
图表68: 深圳市创成微电子有限公司经营状况  
图表69: 深圳市创成微电子有限公司整体业务架构  
图表70: 深圳市创成微电子有限公司销售网络布局  
图表71: 深圳市创成微电子有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析  
图表72: 湖南进芯电子科技有限公司发展历程  
图表73: 湖南进芯电子科技有限公司基本信息表  
图表74: 湖南进芯电子科技有限公司股权穿透图  
图表75: 湖南进芯电子科技有限公司经营状况  
图表76: 湖南进芯电子科技有限公司整体业务架构  
图表77: 湖南进芯电子科技有限公司销售网络布局  
图表78: 湖南进芯电子科技有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析  
图表79: 北京赛微电子股份有限公司发展历程  
图表80: 北京赛微电子股份有限公司基本信息表  
图表81: 北京赛微电子股份有限公司股权穿透图  
图表82: 北京赛微电子股份有限公司经营状况  
图表83: 北京赛微电子股份有限公司整体业务架构  
图表84: 北京赛微电子股份有限公司销售网络布局  
图表85: 北京赛微电子股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析  
图表86: 中国DSP芯片行业发展潜力评估  
图表87: 2021-2026年中国DSP芯片行业市场前景预测  
图表88: 2021-2026年中国DSP芯片行业市场容量/市场增长空间预测  
图表89: 中国DSP芯片行业发展趋势预测  
图表90: 中国DSP芯片行业市场进入与退出壁垒分析  
图表91: 中国DSP芯片行业市场投资价值评估  
图表92: 中国DSP芯片行业投资策略与建议  
图表93: 中国DSP芯片行业可持续发展建议  
如需完整目录请联系客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：[service@qianzhan.com](mailto:service@qianzhan.com)

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！